



平成25年3月4日

各 位

上場会社名 巴工業株式会社
 代表者 代表取締役社長 塩野 昇
 (コード番号 6309)
 問合せ先責任者 経理担当取締役 松本 光央
 (TEL 03-5435-6512)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成24年12月12日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

平成25年10月期第2四半期(累計)連結業績予想数値の修正(平成24年11月1日～平成25年4月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	22,040	1,420	1,420	800	80.17
今回修正予想(B)	19,700	860	890	520	52.11
増減額(B-A)	△2,340	△560	△530	△280	
増減率(%)	△10.6	△39.4	△37.3	△35.0	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成24年10月期第2四半期)	21,156	1,420	1,510	1,014	101.66

平成25年10月期通期連結業績予想数値の修正(平成24年11月1日～平成25年10月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	44,300	2,770	2,800	1,620	162.35
今回修正予想(B)	41,700	2,150	2,150	1,280	128.27
増減額(B-A)	△2,600	△620	△650	△340	
増減率(%)	△5.9	△22.4	△23.2	△21.0	
(ご参考)前期実績 (平成24年10月期)	41,575	2,447	2,605	1,616	161.98

修正の理由

平成25年10月期第2四半期累計期間の業績予想につきましては、機械製造販売事業における北米の油井向け遠心機械の受注が遅れたこと、化学工業製品販売事業における半導体製造装置向けセラミックスおよび香港を拠点とする高機能樹脂や製品類の販売が低迷したことにより、売上高は当初予想(平成24年12月12日公表)を下回る見通しとなり、これにより、営業利益、経常利益、四半期純利益につきましても当初予想を下回る見込みとなりました。

また、平成25年10月期通期の業績予想につきましては、第3四半期以降、両事業ともに当初予想の水準で推移する見込みではありますが、第2四半期累計期間における業績の低迷が影響し、売上高は当初予想を下回る見通しとなり、これにより、営業利益、経常利益、当期純利益につきましても当初予想を下回る見込みとなりました。

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に掲載した業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手している情報、および合理的であると判断する前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因の変化によりこれとは異なる可能性があります。

以上